

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2020-004

惠州中京电子科技股份有限公司

2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	2,102,496,096.74	1,761,337,240.84	19.37%
营业利润	203,578,424.77	109,673,421.56	85.62%
利润总额	200,346,416.11	107,528,347.59	86.32%
归属于上市公司股东的净利润	158,709,040.04	81,557,970.86	94.60%
基本每股收益（元）	0.42	0.21	100.00%
加权平均净资产收益率	14.58%	8.07%	6.51%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,342,632,698.26	2,789,956,410.45	19.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,371,763,290.35	1,010,469,257.93	35.76%
股本	394,814,604.00	372,772,800.00	5.91%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.47	2.71	28.04%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业收入210,249.61万元，同比增长19.37%；营业利润为20,357.84万元，同比增加85.62%；利润总额为20,034.64万元，同比增加86.32%；归属于上市公司股东的净利润为15,870.9万元，同比增加94.6%；基本每股收益0.42元，同比增加100%。

报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额和净利润等出现较大幅度增长，主要原因系：公司紧抓行业发展机遇，强化新产品开发，积极优化产品结构，实施成本降低，实现了主营业务收入及盈利规模快速增长；公司高密度互联印制电路板（HDI）占比持续提升，相关新产品实现批量出货，综合盈利能力进一步改善；公司柔性电路板（FPC/FPCA）业务稳步增长，刚性电路板与柔性电路板的协同效益逐步显现；另外，报告期内处置中盛科技股权新增投资收益。

2、财务状况说明

截至2019年末，公司总资产为334,263.27万元，同比增长19.81%，主要系固定资产投资增加和发行股份购买资产并募集配套资金；归属于上市公司股东的所有者权益为137,176.33万元，较2018年末增长35.76%，主要系净利润增加和发行股份购买资产；公司总股本394,814,604股，归属于上市公司股东的每股净资产3.47元，分别较上年末上升5.91%和28.04%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年第三季度报告披露的业绩预告无重大差异。

四、备查文件

- 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
- 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2020年1月22日